**114年度閎康科技創芯未來獎學金計畫實施辦法**

**一、計畫宗旨**

為培育半導體與材料科學領域之優秀技術人才，並鼓勵具潛力、品學兼優且表現傑出的學生持續投入相關領域之學習與技術研究，閎康科技特設立「創芯未來獎學金」。本計畫預計提撥新台幣150萬元，獎勵來自5所技職大學之表現優異學生，藉此強化國內技職教育發展動能，提升產業整體競爭力，並期勉受獎學生未來發揮所長，積極貢獻於社會與科技產業之發展。

**二、申請與審查**

(一) 辦理公開徵求：

本屆獎學金計畫以就讀於臺灣科技大學、明志科技大學、雲林科技大學、勤益科技大學及明新科技大學等五所技職大學中，半導體及材料相關科系之學生為主要申請對象。詳細申請辦法將同步公告於閎康科技官方網站、社群平台及各校資訊網站。預計於6月中旬開放申請，並於7月底截止收件。

(二) 申請人資格

1. 申請人須為所列技職大學合作對象的半導體或材料相關科系，其研究所（碩士或博士）在學學生，或大學三年級學生。

2. 限至少具備下列其中一項資格者，始得提出申請：

 (1) 在校期間學業成績名列系所前10%。(最近兩學期成績，任一符合即可)

 (2) 曾獲具代表性之競賽或獎項肯定。

 (3) 於社團或校內活動中有傑出表現，具領導或貢獻事蹟。

3. 申請人在學期間無重大違規紀錄（如記過等）。

(三) 申請方式

申請人須填寫申請表並檢附下列文件 (請以電子檔或照片形式提交)：

1. 申請表 (含個人基本資料、成績排名、傑出事蹟、獲獎紀錄)

 (2) 歷年成績單（含班級或系所排名證明）及技能證照影本（如有）

 (3) 自傳及學習歷程（含未來職涯規劃，Word檔限1頁）

 (3) 推薦信一封（由指導教授或系上教師簽署，Word檔限1頁）

 (4) 相關獲獎證明、研究成果、或社團活動佐證資料（如有。PPT限2頁）

 (5) 具結聲明書 (須簽名，資料真實)

所有申請資料須於截止日前以電子檔形式寄送至指定信箱。詳細收件方式，請參考官網公告說明。

(四) 審查核定流程

1. 初審：由閎康科技代表共同組成初審委員會，進行書面資料審核，遴選出在校表現傑出的候選學生。

2. 複審：通過初審的候選者將進行視訊面談，時間約10至15分鐘。藉以評選決定本屆獲選贊助獎學金之學生。

**三、獲選名單公告及獎學金頒發**

1. 本屆獲獎名單預計於8月底前公告，並同步刊登於閎康科技官方網站及通知各受獎人及其學校系所。

2. 獎學金將於公告獲獎名單後1個月內，由閎康科技統一辦理撥付作業 (轉帳方式匯至獲選者個人帳戶)。並進行公開頒獎、宣傳或交流活動。

3. 獲選學生每校平均選出約 5 名 (各校核定人數得依實際申請件數擇定及調整)、每名提供獎學金新台幣 6 萬元。

4. 獲選學生除了給予獎學金外，還將獲得一張獎狀與精美禮品。閎康科技代表人員會配合學校安排，前往該校現場遞交獎狀與禮品、並與獲選者合照，刊登在官網、社群平台、及新聞媒體上公告宣傳。

**四、優選人才福利**

本屆獎學金核定獲選學生，將列入閎康科技人才資料庫，享有以下優先培育與就業機會：

 (1) 優先參與公司舉辦之技術論壇與企業參訪等活動。

 (2) 申請閎康科技實習、專題合作或職缺時，得優先錄取。

 (3) 享有閎康科技VIP會員資格與各項優惠

 (4) 論文研究相關分析技術諮詢1年。

**五、遞件申請及聯絡方式**

申請資料請於申請截止日前（7月底）寄送至遞件窗口信箱。若有任何申請相關問題，可於上班時間聯絡下列諮詢窗口。所有申請資料恕不退還，請申請人自留備份。

* 遞件窗口：葛裕逢 先生 ｜ 03-611-6678 ext.4322 ｜ JDP@ma-tek.com
* 諮詢窗口：陳弘仁 先生 ｜ 03-611-6678 ext.3250 ｜ JDP@ma-tek.com

（上班時間 : 週一至週五09:00–18:00）